



2023年9月29日

各 位

会 社 名 株式会社レスターホールディングス  
(コード：3156 東証プライム市場)  
代表者名 代表取締役副社長コーポレート管掌 CFO 朝香 友治  
問い合わせ先 常務執行役員 広報・IR担当 二島 進  
(電話：03-3458-4618)

## 株式の取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、都築電気株式会社傘下の都築エンベデッドソリューションズ株式会社、都築電産貿易(上海)有限公司、都築電産香港有限公司、及び TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD.（以下、総称して「対象会社」という。）の株式を取得し、完全子会社化することについて決議し、本日、都築電気株式会社との間で株式譲渡契約を締結しましたのでお知らせいたします。

### 1. 株式取得の理由・目的

当社は、「世界・社会貢献・共創と革新」の経営ビジョンのもと、半導体・電子部品の販売・ソリューション提供をはじめ、放送・公共向けの映像・音響・通信機器の取り扱い、NFC（近距離無線通信）技術を融合した決済・出入管理システムの開発・製造・販売、太陽光・風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの企画・オペレーション、植物工場運営など多岐にわたる事業活動を行い、あらゆるニーズに対応できる「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指しております。

人々の暮らしや社会を豊かにするために、産業や社会の進化するスピードはますます加速しています。新たな先端技術を活用した生産革新、クルマの安全運転支援における電装化、IoT 社会におけるデジタル化投資、更には脱炭素社会に向けた環境製品へのニーズの高まりなど、半導体を中心とした電子部品の需要は今後も拡大し続けるものと考えています。

このような環境下、対象会社が有する FA・産機・車載機器市場顧客や、脱炭素・省エネ関連製品向けのパワー半導体を始め、GPU、ASIC、メモリといった幅広い商材と関連サービス・技術が当社グループに加わります。規模の拡大とともに、重複の無いラインカードの一層の充実によりクロスセルのバリエーションが拡大いたします。また、対象会社の成長領域である画像認識・センシングといった IoT ソリューションにおいては、当社が得意とするソニー製半導体や機器、画像関連 AI を始めとするビジョン関連の技術補完が可能となります。加えて、当社の半導体信頼性試験・設計開発受託サービスを対象会社が持つ主要顧客へ展開するなど、半導体製造関連領域における更なるプレゼンス向上に繋がると考えております。当社及び対象会社双方の強みを活かし相乗効果を発揮することで更なる成長を目指してまいります。

《対象会社の子会社化によって狙うシナジー》

- ① 既存商材の相互補完とクロスセル
- ② センシング領域におけるソリューションの展開
- ③ レスターマッチングサービス（ビジネスマッチングサービス）の活用と連携
- ④ 双方の技術リソースを融合することによる高付加価値事業の展開
- ⑤ 顧客のバリューチェーンを意識したビジネスモデルの共有
- ⑥ SaaS・セキュリティ分野への訴求拡大

2. 異動（取得）する子会社の概要

1) 都築エンベデッドソリューションズ株式会社の概要

(1) 名 称	都築エンベデッドソリューションズ株式会社			
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋2丁目5番3号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸澤 正人			
(4) 事 業 内 容	ICT 製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポート及びオフィスサプライ品の販売			
(5) 資 本 金	3億5,000万円			
(6) 設 立 年 月 日	2021年7月1日			
(7) 大株主及び持株比率	都築電気株式会社（100%）			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)			
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純 資 産		-	10,744	11,175
総 資 産		-	19,484	20,442
1株当たり純資産		-	1,534,904円65銭	1,596,525円49銭
売 上 高		-	12,296	26,537
営 業 利 益		-	261	791
経 常 利 益		-	268	821
親会社株主に帰属する 当期純利益		-	173	549
1株当たり 当期純利益		-	24,744円06銭	78,477円12銭

2) 都築電産貿易(上海)有限公司の概要

(1) 名 称	都築電産貿易(上海)有限公司
(2) 所 在 地	中華人民共和国上海市南京西路1468号 中欣大厦3902室
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 肥田 康德
(4) 事 業 内 容	半導体、電子部品、情報機器製品の販売

(5) 資本金	560,000 米ドル (65 百万円)			
(6) 設立年月日	2006 年 2 月 20 日			
(7) 大株主及び持株比率	都築電気株式会社 (100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位: 百万円)			
	決算期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期
純資産		303	359	416
総資産		490	627	671
1 株当たり純資産		542 円 00 銭	642 円 78 銭	743 円 44 銭
売上高		831	1,098	1,352
営業利益		9	13	44
経常利益		5	19	59
親会社株主に帰属する当期純利益		5	14	61
1 株当たり当期純利益		8 円 95 銭	26 円 01 銭	110 円 31 銭

### 3) 都築電産香港有限公司の概要

(1) 名称	都築電産香港有限公司			
(2) 所在地	Unit4012, Tower2, Metroplaza, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung New Territories, Hong Kong			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 跡上 良二			
(4) 事業内容	半導体、電子部品、情報機器製品の販売			
(5) 資本金	2 百万香港ドル (31 百万円)			
(6) 設立年月日	1997 年 6 月 11 日			
(7) 大株主及び持株比率	都築電気株式会社 (100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位: 百万円)			
	決算期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期
純資産		252	314	345
総資産		642	803	694
1 株当たり純資産		126 円 31 銭	157 円 04 銭	173 円 00 銭
売上高		1,754	3,378	2,471
営業利益または損失 (△)		△1	40	24
経常利益		2	36	23

親会社株主に帰属する 当期純利益	2	33	21
1株当たり 当期純利益	1円04銭	16円93銭	10円88銭

#### 4) TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD.の概要

(1) 名称	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD.			
(2) 所在地	60 Paya Lebar Road, #11-38 Paya Lebar Square, Singapore 409051			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 茂田 朗範			
(4) 事業内容	半導体、電子部品、セキュリティソリューション、IoTソリューションの販売			
(5) 資本金	300,000 シンガポールドル (19 百万円)			
(6) 設立年月日	1994年3月16日			
(7) 大株主及び持株比率	都築電気株式会社 (100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位:百万円)			
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産		217	276	350
総資産		336	451	617
1株当たり純資産		724円11銭	921円67銭	1,167円88銭
売上高		829	1,132	1,921
営業利益		28	58	91
経常利益		29	56	90
親会社株主に帰属する 当期純利益		24	46	78
1株当たり 当期純利益		82円48銭	153円90銭	262円72銭

#### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	都築電気株式会社
(2) 所在地	東京都港区新橋6丁目19番15号 東京美術倶楽部ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 江森 勲
(4) 事業内容	ネットワークシステム及び情報システムの設計、開発、施工、保守
(5) 資本金	98億1,293万円
(6) 設立年月日	1941年3月26日
(7) 連結純資産	35,387百万円 (2023年3月期)
(8) 連結総資産	83,207百万円 (2023年3月期)

(9) 大株主及び持株比率	株式会社麻生	4,500 千株 (24.14%)
	富士通株式会社	2,402 千株 (12.88%)
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,200 千株 (6.44%)
		(2023 年 3 月 31 日時点)
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	都築エンベデッドソリューションズ株式会社 7,000 株
	都築電産貿易(上海)有限公司 560,000 株
	都築電産香港有限公司 2,000,000 株
	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD. 300,000 株
(3) 取得価額 (注)	約 12,970 百万円
(4) 異動後の所有株式数	都築エンベデッドソリューションズ株式会社 7,000 株
	都築電産貿易(上海)有限公司 560,000 株
	都築電産香港有限公司 2,000,000 株
	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE.LTD. 300,000 株

(注) 取得価額は、約 12,970 百万円を予定しておりますが、取得実行後における所定の調整を加え決定されます。

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023 年 9 月 29 日
(2) 契約締結日	2023 年 9 月 29 日
(3) 株式譲渡実行日	2024 年 1 月 9 日 (予定)

#### 6. 今後の見通し

本株式取得が予定通り実行された場合、対象会社は 2024 年 3 月期第 4 四半期より当社の連結子会社となります。

本件による当期の連結業績に与える影響は現在精査中ですが、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに情報開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2023年5月12日公表分) 及び前期連結実績

(百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (2024年3月期)	500,000	10,000	7,000	7,000
前期連結実績 (2023年3月期)	487,129	14,423	12,043	7,085